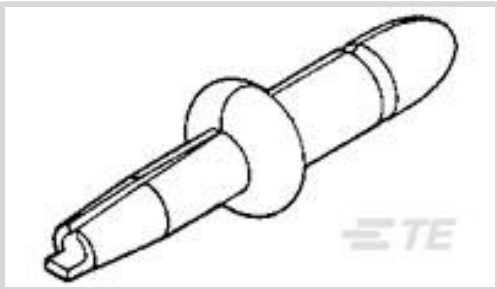




端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 母端

PCB 厚度（建议）： 1.6 – 2.39 mm [.063 – .094 in]

PCB 孔直径: 1.47 – 1.57 mm [.058 – .062 in]

接合插针直径: 1.47 mm [.058 in]

端子电镀材料: 金

产品特性

产品类型特性

端子特性	螺钉孔
------	-----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
PCB 端子类型	母端
接合插针直径	1.47 mm[.058 in]
端子电镀材料	金
端子底板材料	镍
端子方向	直式

端接特性

产品端接到	印刷电路板
-------	-------

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 – 2.39 mm[.063 – .094 in]
PCB 孔直径	1.47 – 1.57 mm[.058 – .062 in]

包装特性



封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性

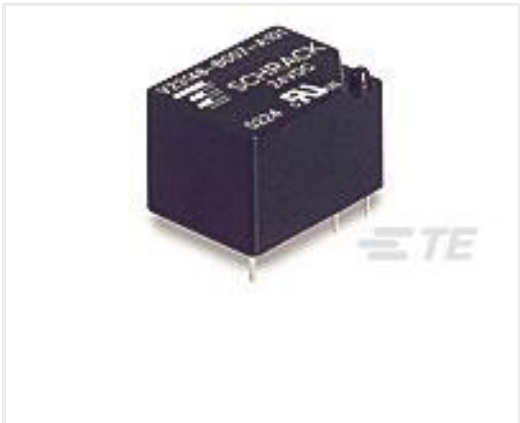
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了



TE 产品编号2-1393203-8
V23148-A1007-A101



TE 产品编号1614352-1
RN 0603 20K 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1614353-4
RN 0603 2K37 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号1614353-9
RN 0603 2K67 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号1623722-4
SBCH 11 33R 5%



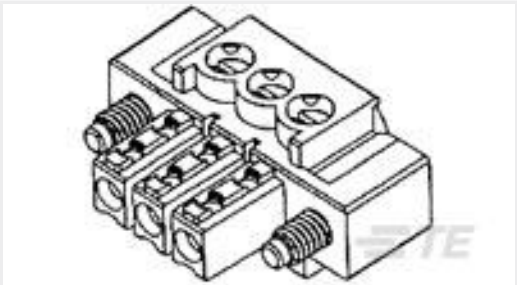
TE 产品编号1775284-3
HPI, 2.5MM, EMIX, A'SSY, V/T, 3P, IVORY



TE 产品编号1-1542001-2
HTS264NF-D=HS ASSY PPA CLIP



TE 产品编号5415633-1
RTANG BNC PCB JACK - 75 OHM



TE 产品编号1-284511-6
16 POS TERMI-BLOK PLUG C. VITI



TE 产品编号1825013-6
MRD10CSTR04=7MM ROT DIP, BCD COMP

文档

产品图纸

058 PCB PIN GPPHBZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60874-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60874-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60874-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本